This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- BLURRY OR ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLATED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY DARK BLACK AND WHITE PHOTOS
- UNDECIPHERABLE GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP402203564A

PAT-NO: JP402203564A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02203564 A

TITLE: SILICON CARBIDE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: August 13, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME FUJII, YOSHIHISA SUZUKI, AKIRA FURUKAWA, MASAKI SHIGETA, MITSUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY SHARP CORP N/A

APPL-NO: JP01023484

APPL-DATE: January 31, 1989

INT-CL (IPC): H01L029/46; H01L029/784

US-CL-CURRENT: 257/754

ABSTRACT:

PURPOSE: To control arbitrarily and precisely the value or threshold voltage with excellent reproducibility by forming an electrode by using polycrystalline silicon carbide.

CONSTITUTION: On an Si single crystal substrate 1, a P-type β-SiC single crystal layer 2 and a silicon thermal oxide film 8 are formed; a gate electrode 4 composed of polycrystalline silicon carbide film is formed at a specified position on the silicon thermal oxide film 3. Thereby, the change of threshold voltage can be reduced. By adding a specified amount of impurity to a channel region, the polarity and the absolute value of the threshold voltage can be arbitrarily and precisely controlled with excellent reproducibility.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio

@ 公開特許公報(A) 平2-203564

@Int.Cl. 5

伊発 明 者

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)8月13日

29/46 H 01 L 29/784 F 7638-5F

> 8422-5F 8422-5F H 01 L 29/78

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

炭化珪素半導体装置 60発明の名称

20特 顧 平1-23484

影

20出 **阿** 平1(1989)1月31日

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤーブ株式会社 良 久 @発明者

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 古川 紀 何 発明 者

内

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャーブ株式会社 杏 伊発 明 老 **繁**田 光

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社 の出 頭 人

弁理士 山本 秀策 70代 理 人

木

1. 発明の名称

炭化珪素半導体装置

2. 特許請求の範囲

1. 炭化珪素半導体層と、絶縁膜と、電極とか らなるMIS 構造を有する世化珪素半導体装置であ at.

族電極が多結晶炭化珪素で形成されている。炭 化珪素半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、炭化珪素半導体装置、特にMIS 構造 を有する炭化珪素半導体装置に関する。

(従来の技術)

炭化珪素 (SiC)は広い葉制帯幅(2.3~3.3eV) を有する半導体材料であって、熱的、化学的、機 彼的に極めて安定であり、放射線機像にも強いと いう優れた特徴を持っている。また、炭化珪素に おける電子の飽和移動速度は、珪素(Si)などの 他の半導体材料の場合に比べて大きい。一般に、

注意のような従来の半導体材料を用いた半導体装 置は、特に高温、高出力認動、高周被動作。放射 象照射などの背路な条件下では使用が困難である。 従って、世化珪素を用いた半導体装置は、このよ うな奇能な条件下でも使用し得る半導体装置とし 一て広範な分野での応用が期待されている。

しかしながら、大きな面積を有し、かつ高品質 の炭化珪素単結晶を、生産性を考慮した工業的規 模で安定に供給し得る結晶成長技術は確立されて いない。それゆえ、炭化珪素は、上述のような多 くの利点および可能性を有する半導体材料である にもかかわらず、その実用化が阻まれている。

従来、研究金規模では、例えば昇華再結晶法(レーリー法) で炭化珪素単結晶を成長させたり。 この方法で得られた炭化珪素単結晶を基板として、 その上に気相成長法 (CVD 法) や液相エピタキシ + ル成長法(LPB 法)で炭化珪素単結晶をエピタ キシャル成長させることにより、半導体装置の試 作が可能なサイズの炭化珪素単結晶を得ている。 しかしながら、これらの方法では、得られた単結

品の面積が小さく。その寸法や形状を高精度に制 割することは困難である。また、炭化珪素が有す る結晶多形および不純物濃度の制御も容易ではない。

وزي

これらの問題点を解決するために、安価で入手の 易な症素単結晶基板上に、大きな面積を有する良質の世化症素単結晶を気相成長させる方法が開発されている(特別昭59-203799 号)。この原始によれば、世化症素を気相成長させる際に適力を活動している。それゆえ、この方法は、世化症素単結晶における伝導型や不純物濃度を制御することにより、得られた世化素単結晶における。それゆえ、この方法は、世化症素単結晶を用いた各種の半導体装置の開発に大きく質敵している。

現在、広く実用化されている半導体装置の中で、 建業を用いたNIS 構造の半導体装置(例えば、NIS 型電界効果トランジスタ)は、特に重要な位置を 占めている。これに対し、建業に代えて炭化建業 (特に、β型炭化建業)を用いたNIS 型電界効果 トランジスタが開発されてきている。一般に、NIS

型電界効果トランジスタを種々の電子回路に応用する場合には、その関値電圧を正確に制 しなければならない。 NIS 型電界効果トランジスタの関値電圧は、半導体層とが一ト電極との仕事関数差の影響を抑えるながである。そこで、特に半導体層とが、で電極との仕事関数差の影響を抑えるながでは、ゲート電極として、半導体層のは対料として多結晶建業が一般に用いる。つまり、ゲート電極として、半導体層の材料を用いることにより、これらの間の仕事関数差をなくすことができるのである。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、従来開発されてきた炭化珪素を用いたMIS 型電界効果トランジスタでは、ゲート電極の材料として多結品珪素やアルミニウムが用いられてきた。従って、炭化珪素半導体層と、これらの材料からなるゲート電極との仕事関数差が大きく、得られた電界効果トランジスタの関値電圧の絶対値が大きくなると共に、その値自体を正

確に制御することが困難であった。

本発明は上記従来の問題点を解決するものであり、その目的とするところは、関値電圧の値を任意に、特度良く、かつ再現性良く制御することが可能なWIS構造を有する炭化珪素半導体装置(例えば、WIS型電界効果トランジスタ)を提供することにある。

(課題を解決するための手段および作用)

本発明は、炭化珪素半導体層と、絶縁膜と、電極からなるMS構造を有する炭化珪素半導体装置であって、装電極が多結晶炭化珪素で形成されており、そのことにより上記目的が遠成される。

本発明の炭化珪素半導体装置(例えば、MIS型電界効果トランツスタ)においては、半導体圏とゲート電極との両方に炭化珪素が用いられる。従って、これらの間の仕事関数差による影響を抑え、関値電圧の変化を非常に小さくすることができる。しかも、チャンネル領域に、イオン往入技術などを用いて所定量の不純物を添加することにより、関値電圧の正負および絶対値を任意に、精度良く、

かつ再現住良く制御することができる。しかも、 本発明の炭化珪素半導体装置は、電極として多結 品珪素を用いた従来の珪素半導体装置と全く同様 の工程で製造し得る。従って、例えば電界効果ト ランジスタにおけるソース領域およびドレイン領 域を自己整合的に形成し得るというような従来の 製造工程の長所を活かすこともできる。

NIS 構造における電極を構成する上記を結晶炭化珪素は、例えばCVD 法、プラズマCVD 法、スパッタリング法、電子ピーム蒸着法などの方法を用いて形成される。

また、上記の絶縁膜としては、シリコン酸化膜やシリコン変化膜などが用いられる。特に、シリコン熱酸化膜は、優れた電気的特性を有するので好ましい。なお、絶縁膜として酸化膜を用いた場合には、一般に「MIS 構造」に代えて「MOS 構造」という用係が使用される。

本発明の炭化皮素半導体装置では、MIS 構造に おける電極として多結晶炭化珪素を用いているた め、該電板の上に配差用の層を設けなければなら ない。このような配装層に用いる材料としては、 アルミニウム、タングステン、モリブデン、白金 などの金属またはシリサイド、あるいはこれらの 材料からなる機関体が挙げられる。

(実施例)

• . . 4

以下に本発明の実施例について説明する。

本実施例では、p型炭化珪素を用いたnチャン ネル反転型のMOS型電界効果トランジスタの場合 について説明する。

まず、第1回のに示すように、気相成長法(CVD 法)により、Si単結晶基板1上に、アルミニウム をドープしたp型βーSiC 単結晶層 2 (厚さ10μm) を成長させた。原料ガスとしては、シラン(SiH₄) およびプロパン(CaHa)を用いた。また、基板温 度は1350でであった。ここでは、p型の不純物材料としてトリメチルアルミニウム(TNA)を用いた SiC 単結晶の成長時に所定量のTNA ガスを反応管中に導入することにより、5×10¹⁴cm⁻³のキャリア濃度を有するp型βーSiC 単結晶層 2 を得た。

次いで、このp型β-SiC 単結品贈2上に、酸

素雰囲気中、1100でにて3時間の無酸化を行なうことにより、シリコン無酸化痰3(厚さ50nm)を形成した。そして、第2 図(にに示すように、シリコン無酸化痰3上の所定位置に、プラズマCVD 法を用いたリフトオフ法により、多結晶炭化珪素膜(厚さ200 nm)からなるゲート電極4を形成した。原料ガスとしては、シラン(SiH。)およびメタン(CH。)を用いた。また、基板温度は800 でであった。ここでは、多結晶炭化珪素膜の成長時に所定量のホスフィン(PH。)を原料ガスに添加することにより、5×10⁻³ Q・cmの低抵抗率を有する多結晶炭化珪素膜を得た。

次いで、ホトレジスト溶液を全面に塗布し、ホトリソグラフィによって所定のパターンのホトレジスト圏 8 を設けた後、エッチングにより、ゲート領域(長さ10μα)を形成した。引き続いて、窒素イオンを注入することにより、第1 図値に示すような n 型のソース領域 5 およびドレイン領域 6 を形成した。窒素イオンの注入量は 3 × 10¹⁴ ca⁻³であった。ホトレジスト圏 8 を設去した後、アル

ゴン雰囲気中、1100でにて30分間の熱処理を行うことにより、窒素イオンを注入したソース領域5 およびドレイン領域6 を低低抗化した。そして、ゲート電低4、ソース領域、およびドレイン領域にアルミニウムを蓄着することにより配線圏7を形成し、第1関(4)に示すようなβーSiCを用いたηチャンネル反転型のMOS型電界効果トランジスタを得た。

このようにして得られたNOS 型電界効果トラン ジスタのゲート容量ーゲート電圧特性 (C-V特性)を測定したところ、第2図の実験で表される ように、0.9 Vという低い関値電圧を示した。

比較のために、ゲート電極4として多結晶珪素を用いること以外は上記と同様にして、 n チャンネル反転型のMOS 型電界効果トランジスタを作製した。このような従来のMOS 型電界効果トランジスタは、第2図の点線で表されるように、1.7 Vという高い関値電圧を示した。

このように、本実施例のMOS 型電界効果トランジスタは、ゲート電極として、半導体層と同様に

炭化定素を用いているため、これらの間の仕事間 散差が小さく、その影響を最小限に抑え得ること がわかった。

また、上記の炭化珪素を用いたIDS 型電界効果トランジスタのチャンネル領域へ度素イオンまたはホウ素イオンを住入することによって、関値電圧がどのように変化するかを調べたところ、第3 個に示すように、住入イオンの種類と、イオン住入量とを選択することにより、関値電圧の符号および絶対値を任意に、特定を良く、かつ再現性良く制御し得ることがわかった。

(発明の効果)

本発明によれば、関値電圧の符号および絶対値を任意に、精度良くかつ再現性良く制御することが可能な炭化珪素半導体装置(例えば、MIS型電界効果トランジスタ)が得られる。このような炭化珪素半導体装置は、様々な分野への応用が期待され、特に珪素などの従来の半導体材料では実現が不可能な、高温、高出力駆動、高周被動作、放射線照射などの過酷な条件下でも使用し得る半導

体装置として実用化され得る。

4. 図面の簡単な説明

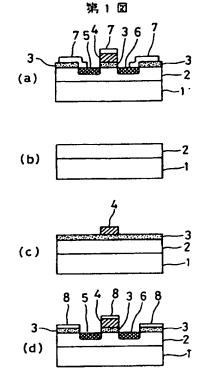
1 . . .

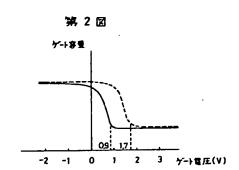
第1図(は本発明の世化注象半導体装置の一実施例である) 10S 型電界効果トランジスタの新面図、第1図(は一個) はは 10S 型電界効果トランジスタの製造工程を説明するための新面図、第2図はは 10S 型電界効果トランジスタ(実験)と、ゲート電低とよりのであるが一トな変量の一実施例である 10S 型電界効果トランジスタにおけるゲートを重量がかり、第3図は本発明の世化主象半導体装置の一実施例である 10S 型電界効果トランジスタにおけるチャンネル領域へのイオン注入量と関値電圧との関係を表すグラフ図である。

1 …Si単結晶基板、2 …p型 B — SiC 単結晶層、 3 … シリコン無酸化膜、4 …ゲート電極、5 …ソース領域、6 …ドレイン領域、7 …AI配線層。

以上

出職人 シャープ株式会社 代理人 弁理士 山本秀策





第3図

